



RE938-03

- Adaptador para HSSOP16
- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au
- Máscara de inhibidora de la soldadura
- Placa de circuito impreso de adaptación para HSSOP16 con 0,80 mm Pitch
- Espacio entre orificios en una línea 2,54 mm
- Diámetro de los agujeros 1,10 mm con nodos de soldadura Ø 2,10 mm
- Campo de apantallado y superficie de refrigeración
- Tamaño 15,88 x 22,57 mm